

2023年(令和5年)7月31日(月曜日)



5G/6G向け開発強化

ケル COMNEXTで多彩な展示

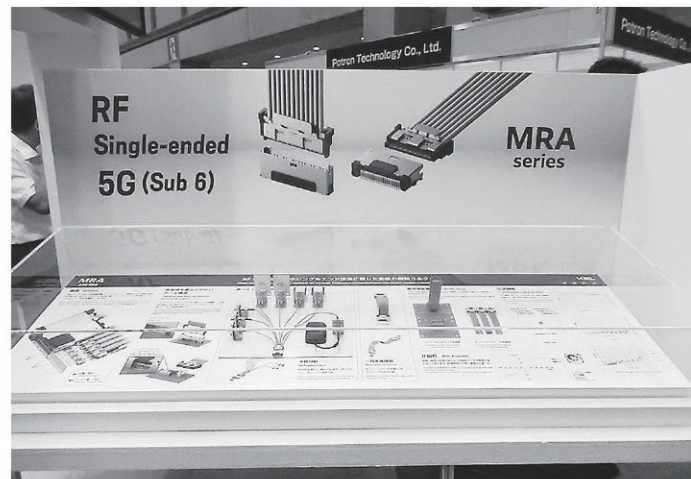
高速伝送対応コネクタ

ケルは、次世代の高速伝送要求に対応するコネクタの開発を強化している。同社は先頃、東京ビッグサイトで開催された「COMNEXT 次世代通信技術&ソリューション展」で、開発中の高速伝送対応コネクタを多数展示・紹介し、来場者の関心を集めた。

加速する小型・軽量・高密度化に貢献

COMNEXTで視野に入れ、高速伝送に対応した製品を主に、多彩なコネクタを紹介した。その先の「6G」時代の光通信機器への採用

開発中の製品として2



COMNEXTで展示した高速伝送対応製品

24^ギbps (PAM4) 差動伝送ケーブルコネクタ「HSPシリーズ」を初出した。適合ケーブルAWG30 (Twinaxケーブル)、信号は8ペア、差動インピーダンス100Ω。

フローティングコネクタでは、開発中のPCIe5.0相当の信号速度に対応するフローティングコネクタ「JBシリーズ」を展示した。信号用端子ピッチ0.5^{ミリ}で、伝送特性はPCIe5.0相当の信号を想定。信号用端子は240極、電源用端子は8極。接続形態はスタック接続。フローティング量はXY方向^{ミリ}1

・2^{ミリ}の可動が可能。電源用端子は1端子につき10Aを予定。使用温度範囲は40^度〜125^度(通電による温度上昇含む)。

このほか、高速伝送56^ギbps (NRZ) 低背フローティングコネクタ「HFシリーズ」、高速伝送32^ギbps (NRZ) 同軸ケーブル用コネクタ「TSLシリーズ」、スタック高さ3^{ミリ}超耐熱フローティングコネクタ「DUSシリーズ」、シングルエンドRF通信同軸多極コネクタ「MRAシリーズ」、PCIe Gen4 CEMスペック準拠56^ギbps (NRZ) 「HRシリーズ」、電源端子付きフローティングコネクタ「DTEEシリーズ」など多彩な製品を紹介した。

ラックビジネスのノウハウを生かしたEMC対策用の「EMCキヤビネット」も紹介。

熱対策用の「ヒートパイソリューション」の技術展示も行った。装置内部の放熱対策として提案する。

同社は、産業用コネクタを中心とした電子部品メーカーで、ハースやラックなども展開する。

車載市場で培った「信頼性」「耐環境性」、画像・通信市場で確立した「高速伝送技術」などを活用し、電子機器の加速する小型・軽量・高密度化に貢献できる製品を充実させている。